

臻鼎公告 2024 年前三季營運成果，第四季將是今年營運高峰

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)今(8)日召開法說會，公佈 2024 年前三季合併財務報告。2024 年前三季累計營收為新台幣 1,155.31 億元，創歷年同期次高，稅後淨利為新台幣 68.55 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 48.16 億元，每股盈餘為新台幣 5.08 元。

董事長沈慶芳表示，臻鼎前三季營收年增 19.1%，四大應用營收皆年增雙位數，其中行動通訊、IC 載板、及車載/伺服器/基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率為 18.2%，營業利益率達 5.2%。由於第四季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第四季將是今年營運高峰，全年維持營收年增雙位數的目標。

沈董事長預期，今年 AI 應用佔臻鼎合併營收比重將提升到約 45%，明年將進一步攀高。隨著 AI 手機硬體效能要求越來越高，推動產品結構設計與材料方面的變化，使 PCB 板設計更趨複雜，公司正向看待明年客戶新品 PCB 價值提升的機會。此外，臻鼎積極布局全方位 AI 應用，於 AI 伺服器領域不僅參與客戶新一代產品之打樣，同時亦積極參與客戶次世代架構新品。另外，光通訊產品方面已順利量產並貢獻營收，高階產品也陸續送樣客戶認證。

IC 載板方面，沈董事長指出，臻鼎 IC 載板營收自去年第四季以來，已連續四個季度創下單季新高，看好今年與明年皆可望保持快速成長。ABF 載板受惠先進封裝載板的旺盛需求，產能利用率持續提升，明年預計配合 HPC 和 AI 客戶量產下一代產品。BT 載板方面，明年在新客戶、新產品訂單放量之下，可望持續成長。

沈董事長認為，AI 將持續驅動高階產品的強勁需求，因此臻鼎規劃將高雄廠打造為 AI 園區，提供高階 AI 產品設計與製造產能，支應日漸增加的全球 AI 產品需求。另外，泰國巴真府新廠第一期即將於年底裝機，1H25 試產、2H25 小量產，提供客戶高階伺服器/車載/光模塊相關產品。隨著全球化產能布局日趨完整，臻鼎明年營運表現可望再創新高。

單位：新台幣百萬元，除每股盈餘外

期間	1Q-3Q24	1Q-3Q23	年變動
營業收入	115,531	97,002	+19.1%
營業毛利	20,990	15,781	+33.0%
營業利益	6,032	2,905	+107.6%
稅後淨利	6,855	4,362	+57.1%
歸屬母公司淨利	4,816	2,685	+79.4%
每股盈餘	5.08	2.84	+78.9%
毛利率	18.2%	16.3%	+1.9ppts
營業淨利率	5.2%	3.0%	+2.2ppts
純益率	5.9%	4.5%	+1.4ppts

詳細財報相關資訊請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、Mini LED 超薄板、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司，更多詳細資訊請至公司網站：www.zdtco.com。

公司發言人

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com